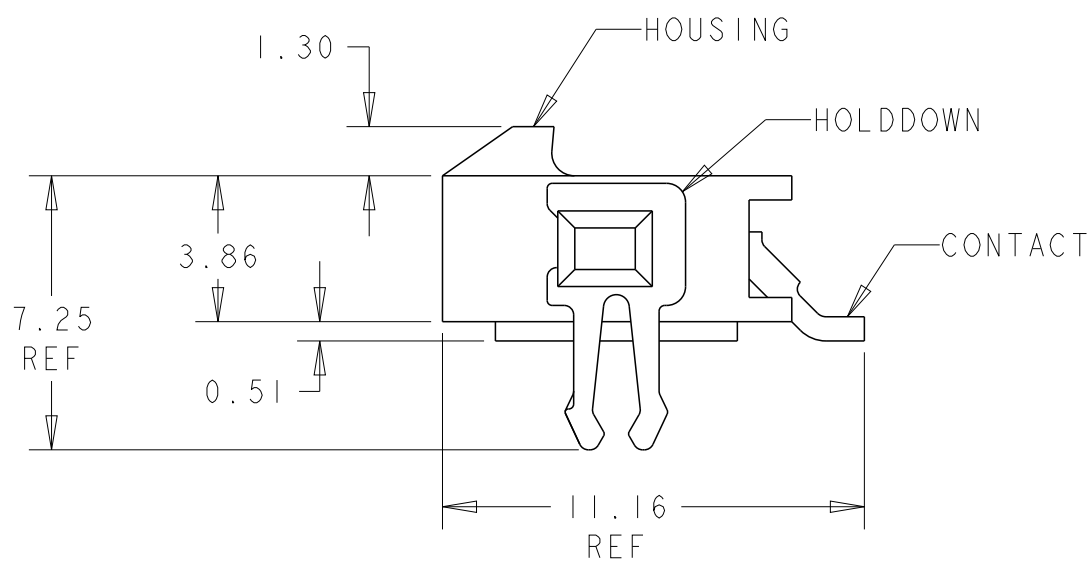
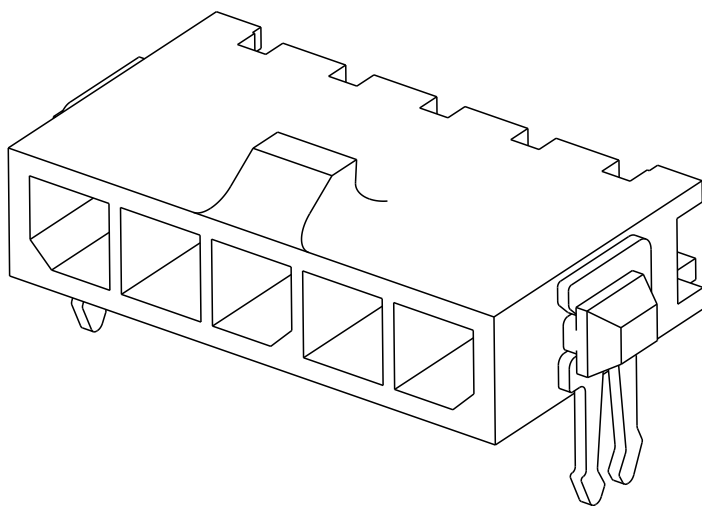
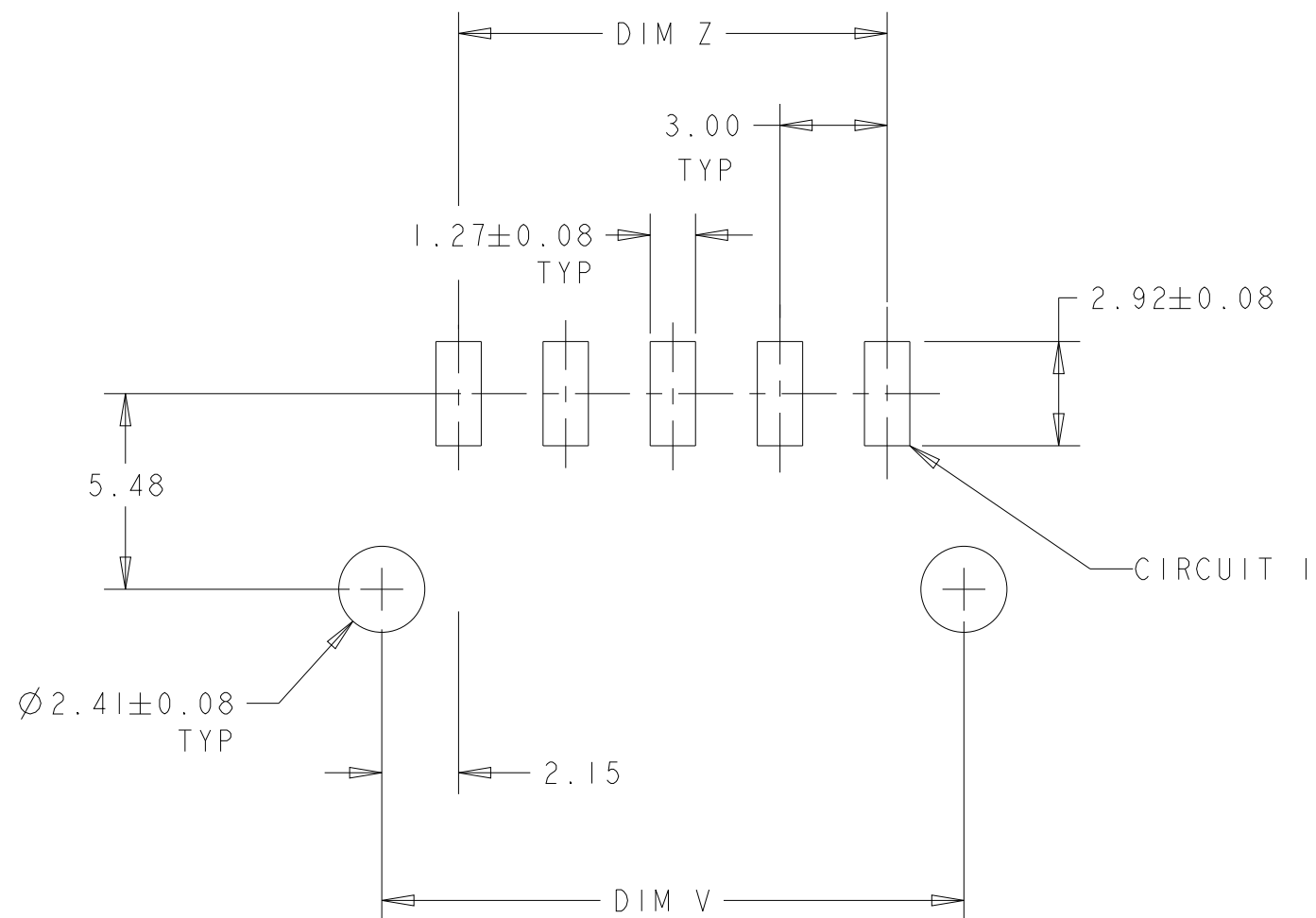
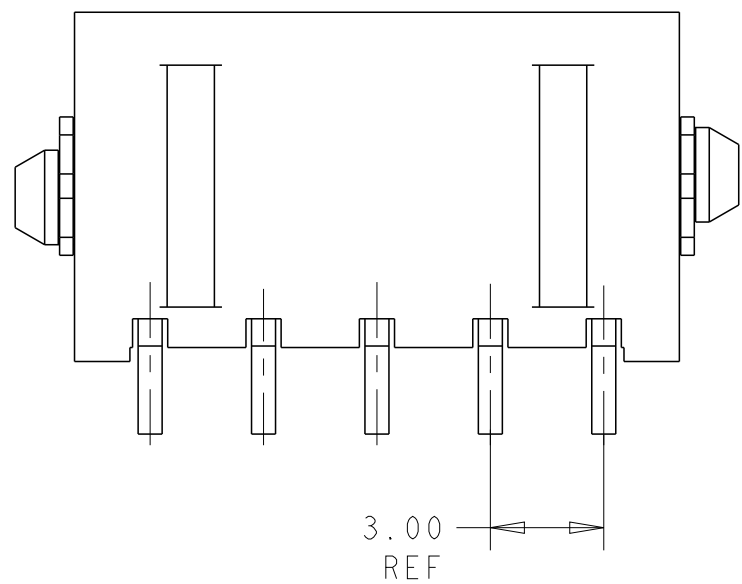


REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	B1	REVISED PER ECR-16-011494	20JUN2017	NK	CX



△ PLATING: CONTACTS - 0.38μm MINIMUM GOLD ON MATING END,
2.54μm MINIMUM TIN LEAD ON SOLDER TAILS, BOTH OVER
1.27μm MINIMUM NICKEL.
HOLDDOWNS: 2.54μm MINIMUM TIN-LEAD OVER 1.27μm MINIMUM
NICKEL.

5 PLATING: CONTACTS - 0.38μm MINIMUM GOLD ON MATING END,
2.54μm MINIMUM MATTE TIN ON SOLDER TAILS, BOTH OVER
1.27μm MINIMUM NICKEL.
HOLD DOWNS: 2.54μm MINIMUM MATTE TIN OVER 1.27μm MINIMUM
NICKEL.

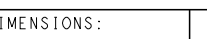


	33.00	37.43	40.00	12	3-1445090-2
	30.00	34.43	37.00	11	3-1445090-1
	27.00	31.43	34.00	10	3-1445090-0
	24.00	28.43	31.00	9	2-1445090-9
	21.00	25.43	28.00	8	2-1445090-8
	18.00	22.43	25.00	7	2-1445090-7
	15.00	19.43	22.00	6	2-1445090-6
	12.00	16.43	19.00	5	2-1445090-5
	9.00	13.43	16.00	4	2-1445090-4
	6.00	10.43	13.00	3	2-1445090-3
	3.00	7.43	10.00	2	2-1445090-2

SUPERSEDED BY 3-1445090-2		33.00	37.43	40.00	12	~~3-1445090-2~~
SUPERSEDED BY 3-1445090-1		30.00	34.43	37.00	11	~~3-1445090-1~~
SUPERSEDED BY 3-1445090-0		27.00	31.43	34.00	10	~~3-1445090-0~~
SUPERSEDED BY 2-1445090-9		24.00	28.43	31.00	9	~~2-1445090-9~~
SUPERSEDED BY 2-1445090-8		21.00	25.43	28.00	8	~~2-1445090-8~~
SUPERSEDED BY 2-1445090-7		18.00	22.43	25.00	7	~~2-1445090-7~~
SUPERSEDED BY 2-1445090-6		15.00	19.43	22.00	6	~~2-1445090-6~~
SUPERSEDED BY 2-1445090-5		12.00	16.43	19.00	5	~~2-1445090-5~~
SUPERSEDED BY 2-1445090-4		9.00	13.43	16.00	4	~~2-1445090-4~~
SUPERSEDED BY 2-1445090-3		6.00	10.43	13.00	3	~~2-1445090-3~~
SUPERSEDED BY 2-1445090-2		3.00	7.43	10.00	2	~~2-1445090-2~~

FINISH	DIM Z	DIM V	DIM W	NO. OF POSN	PART NUMBER
--------	-------	-------	-------	----------------	-------------

PCB LAYOUT COMPONENT SIDE

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN 090CT2000 J. ROOT CHK 17-APR-2001 K. WHITAKER APVD 17-APR-2001 C. JONES		 TE Connectivity	
DIMENSIONS: mm 		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0 PLC ± 1 PLC ± 2 PLC ±0.13 3 PLC ± 4 PLC ± ANGLES ± FINISH		NAME RIGHT ANGLE SURF MOUNT HEADER ASSY, 0.38 MIC GOLD CONTACTS, W/THRU HOLE HOLDDOWNS, SGL ROW, MICRO MATE-N-LOK™	
MATERIAL		PRODUCT SPEC - APPLICATION SPEC - WEIGHT -		SIZE A2	CAGE CODE 00779
 SEE TABLE		DRAWING NO C-1445090		RESTRICTED TO -	
CUSTOMER DRAWING				SCALE	5:1
				SHEET	1 OF 1
				REV	B1

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9